



Zur sofortigen Veröffentlichung

TUNDRA KAUFT PRODUKTLINIE POWERPC HOST BRIDGE VON MOTOROLA

Die Übernahme und die Vereinbarung zur Zusammenarbeit stärkt sowohl die Position von Tundra auf dem System Interconnect Markt, als auch eine langjährige Geschäftsbeziehung

Ottawa, Ontario – 30. September 2003 - Tundra Semiconductor (TSX:TUN), das führende Unternehmen für System Interconnect, gab heute den Kauf der Motorola Produktlinie PowerPC® Host Bridge (MPC106 und MPC107) zum Preis von \$20 Millionen USD bekannt. Die Übernahme, zusammen mit der Vereinbarung zur Zusammenarbeit für die Entwicklung der nächsten Generation der PowerPC Host Bridge Technologie, rundet Tundra's Portfolio für PowerPC System Interconnect ab.

Diese Produktlinie wird von Tundra mit sofortiger Wirkung unter den Markennamen Tundra Tsi106™ und Tundra Tsi107™ PowerPC Host Bridges vermarktet. Die zur Zeit verfügbaren Modelle Tsi106 und Tsi107 bieten eine Brücke zwischen den Peripheriekomponenten Interconnect (PCI) Bus und den PowerPC Host-Prozessoren. Diese Modelle werden von vielen Kunden für einen großen Anwendungsbereich in den Bereichen Kommunikation, drahtlose Geräte und Speicherung eingesetzt.

Mit den neuen Modellen Tsi106 und Tsi107 bietet Tundra Support für einen breiten Bereich der auf PowerPC basierenden Anwendungen. Die Tundra Modelle QSpan II™ und PowerSpan II™ bieten System Interconnect für auf PowerPC basierende Kommunikationsprozessoren. Während die Modelle Tsi106 und Tsi107 System Interconnect für eigenständige PowerPC Prozessoren bieten, bieten die Tundra Modelle Tsi400™ Parallel RapidIO an PCI Bridge und Tsi500™ Parallel RapidIO Multi-Port Switch Schlüsselbaublocks RapidIO für auf PowerPC basierende Systeme im oberen Grenzbereich.

WACHSENDER MARKTANTEIL

"Diese Vereinbarung stärkt unser Portfolio im Bereich System Interconnect und erweitert unsere Geschäftsbeziehungen mit den Kunden in unseren Zielmärkten. Diesen Kunden bietet Tundra ein breites und erweitertes Portfolio an System Interconnect Produkten für ihre auf PowerPC basierenden Anwendungen", teilte Jim Roche, Vorsitzender und Generaldirektor von Tundra mit. "Die Vereinbarung vertieft weiterhin unsere Geschäftsbeziehung zu Motorola, einem der führenden Anbieter für PowerPC-Prozessoren."

VERBESSERTE FÜHRUNG IM Q2

"Wir erwarten für die Modelle Tsi106 und Tsi107 eine Ertragssteigerung von derzeit 4,5 auf 5,0 Millionen CAD pro Quartal", sagte Norm Paquette, Finanzvorstand von Tundra. "Mit diesen zusätzlichen Erträgen erwarten wir für das Q2 eine Gesamtertragssteigerung von 35 % auf 40 %, verglichen mit Q1. Weiterhin erwarten wir für das Q2 einen fiktiven Gewinnanstieg von ca. \$0,09 bis \$0,10 pro Aktie."

RELATED NEWS

Tundra gab in Related News eine Multi-Millionen Dollar Vereinbarung für die Zusammenarbeit mit Motorola bekannt. Tundra und Motorola vereinbarten eine Zusammenarbeit für die Entwicklung einer neuen Generation von PowerPC Host Bridges. Weitere Informationen finden Sie auf der Tundra Homepage www.tundra.com.

INFORMATIONEN ÜBER TUNDRA TSI106 UND TSI107 POWERPC HOST BRIDGES

Tundra Tsi106 ist die klassische Industriestandard PowerPC Host Bridge mit PowerPC, PCI und Memory Controller Funktion. Die PowerPC Schnittstelle unterstützt 64-Bit Daten und 83 MHz auf dem PowerPC Bus, und die PCI Schnittstelle unterstützt 32-Bit Daten und eine 33 MHz Frequenz. Der interne Memory Controller verfügt über einen 64-Bit Datenbus mit einer Frequenz von bis zu 66 MHz.

Tundra Tsi107 ist der Industriestandard der nächsten Generation von PowerPC Host Bridges mit PowerPC, PCI und Memory Controller Funktion. Die PowerPC Schnittstelle unterstützt 64-Bit Daten und 133 MHz auf dem PowerPC Bus, und die PCI Schnittstelle unterstützt 32-Bit/64-Bit Daten und eine 66 MHz Frequenz. Der interne Memory Controller verfügt über einen 32-Bit/64-Bit Datenbus mit einer Frequenz von bis zu 133 MHz.

Weitere Informationen über diese Produktpalette finden Sie in den einzelnen Merkmalsblättern unter www.tundra.com.

-ENDE-

Über Tundra

Die Tundra Semiconductor Corporation (TSX:TUN) design, entwickelt und vermarktet System Interconnect für weltweit führende Unternehmen im Bereich der Kommunikations- und Speichersystemtechnologie. Tundra System Interconnect ist eine lebendige Kommunikationstechnologie, die es dem Anwender erlaubt, kritische Systemkomponenten miteinander zu verbinden, bei gleichzeitiger Verkürzung von Entwicklungszyklen und Leistungsoptimierung. Die Applikationen beinhalten eine kabellose Infrastruktur, Speicher-Networking, Network-Zugang, militärische Anwendungen und industrielle Automatisierung. Tundra hat seinen Hauptsitz in Ottawa, Ontario, Kanada und Niederlassungen in South Portland, Maine und ein europäisches Vertriebsbüro mit Sitz in Maidenhead, Großbritannien. Tundra vertreibt seine Produkte weltweit mit Hilfe eines Netzwerks von Direktvertriebsmitarbeitern, unabhängigen Distributoren und Repräsentanten der Hersteller. Tundra beschäftigt weltweit ca. 200 Mitarbeiter.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.tundra.com.

###

Tundra System Interconnect ... Silicon Behind the Network™

TUNDRA is a registered trademark of Tundra Semiconductor Corporation (Canada, U.S.A. and U.K.). *TUNDRA*, the Tundra logo, PowerSpan II and Silicon Behind the Network are trademarks of Tundra Semiconductor Corporation. Other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

©Copyright 2003 Tundra Semiconductor Corporation. All rights reserved. Information subject to change without notice.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Stacey Diffin-Lafleur, Tundra Semiconductor Corp.,
1.613.592.0714 Durchwahl 1820
stacey.diffin-lafleur@tundra.com

Kenneth McGillvary, TKO Marketing Consultants
+44 1444 473 555 kenneth@tko.co.uk